

ARTICLE NO. 4198

**Borne Wago pour PCB Borne pour circuit imprimé SMD-Through-Board ; 0,75 mm<sup>2</sup> ; pas 6,5 mm ; 2 pôles**



page de l'article

- Borne pour circuit imprimé SMD avec connexion Push-in CAGE CLAMP® pour le câblage arrière des modules LED
- Faible hauteur de seulement 1,1 mm sur la face avant du module
- Raccordement de conducteurs rigides par connexion push-in
- Insertion de conducteurs à fils fins et retrait de tous les conducteurs à l'aide d'un outil d'actionnement

POIDS EN KG

0

COURANT D'APPEL EN A

0

CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE  
SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN  
2019/2015

pas nécessaire

DURÉE D'IMPULSION EN µS

0

**Dimensions**

**Longueur:** 22mm

**Largeur:** 12mm

**Hauteur:** 8mm